

2022-2028年中国晶圆代工 行业发展趋势与未来前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国晶圆代工行业发展趋势与未来前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202110/245109.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

近几年来我国电子信息制造业产值相对稳定，增速保持在10%-9%之间，预计未来增速将逐步回落，以此作为预测依据。结果显示，到2025年我国晶圆代工需求总量13276万片。

2019-2025年我国晶圆代工需求总量走势数据来源：公开资料整理

中企顾问网发布的《2022-2028年中国晶圆代工行业发展趋势与未来前景预测报告》共五章。首先介绍了晶圆代工行业市场发展环境、晶圆代工整体运行态势等，接着分析了晶圆代工行业市场运行的现状，然后介绍了晶圆代工市场竞争格局。随后，报告对晶圆代工做了重点企业经营状况分析，最后分析了晶圆代工行业发展趋势与投资预测。您若想对晶圆代工产业有个系统的了解或者想投资晶圆代工行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 半导体产业链

1.1 半导体产业链

1.2 晶圆制造

1.3 晶圆成本分析

第二章 半导体下游市场现状与未来

2.1 手机市场

2.1.1 国际智能手机行业发展历程

2.1.2 2019年全球智能手机消费市场规模

2.1.3 2019年全球智能手机品牌市场分析

2.1.4 国际智能手机操作系统市场竞争态势

2.1.5 世界智能手机市场快速扩张暗藏隐忧

2.1.6 全球智能手机操作系统排行榜及市场占有率

2.1.7 2019年中国手机市场分析

2018年全球智能手机出货量排名前五的分别为三星、iPhone、华为、小米和OPPO。其中，华为智能手机出货量表现出色，贡献206.0万台出货量，同比增长最为迅猛。2018年全球智能手

机主要品牌出货量以及市场份额 2018年全球智能手机主要品牌出货量以及市场份额 品牌

品牌	2018年出货量 (万台)	2018年市场份额	2017年出货量 (万台)	2017年市场份额	同比增长
三星	292.3	20.80%	317.7	21.70%	-8.00%
iPhone	208.8	14.90%	215.8	14.70%	-3.20%
华为	206	14.70%	154.2	10.50%	33.60%
小米	122.6	8.70%	92.7	6.30%	32.20%
OPPO	113.1	8.10%	111.7	7.60%	1.30%
其他	462	32.90%	573.4	39.10%	-19.40%
合计	1404.9	100.00%	1465.5	100.00%	-4.10%

数据来源：公开资料整理

2019年全年，国内手机市场总体出货量3.89亿台，其中2G手机1613.1万台、3G手机5.8万台、4G手机3.59亿台,5G手机1376.9万台。2014年-2019年中国手机出货量走势数据来源：公开资料整理

2.1.82019年中国手机产量分析

2.2PC与平板电视市场

第三章半导体产业现状与未来

3.1半导体产业概况

3.2、全球半导体地域分布

3.3、晶圆代工

3.4、全球晶圆代工厂横向对比

3.5半导体设备与材料

第四章中国半导体市场与产业

4.1、中国半导体市场

1.产业环境

2.市场现状

4.2、中国半导体产业

4.3、中国晶圆代工及IC设计产业

第五章晶圆代工厂家研究 ()

5.1台积电

5.2联电

5.3GLOBALFOUNDRIES

5.4中芯国际

5.5DONGBU

- 5.6世界先进
- 5.7MAGNACHIP
- 5.8IBM微电子
- 5.10TOWERJAZZ
- 5.11X-FAB
- 5.12华润微电子
- 5.13三星电子 ()

部分图表目录：

图表12019年全球半导体厂商营业收入的最终排名表（百万美元）

图表22019年至2019年全球半导体设制造设备支出预测

图表3晶圆尺寸变化影响加工成本趋势分析

图表42022-2028年全球5大智能手机市场份额预测分析

图表52015-2019年不同品牌手机销售情况分析

图表62015-2019年全球智能手机不同操作系统手机销量对比分析

图表72022-2028年中国PC出货量分析

图表82019年全球半导体区域布局分析

图表92015-2019年我国国内生产总值

图表102015-2019年我国GDP同比增长速度

图表112019年主要工业产品产量及其增长速度

图表122019年规模以上工业企业实现利润及其增长速度单位:亿元

图表132015-2019年全部工业增加值及其增长速度

图表142019年分行业城镇固定资产投资及其增长速度

图表152019年城镇固定资产投资增长速度

图表162015-2019年全社会固定资产投资及增长速度

图表172019年分行业城镇固定资产投资及其增长速度

图表182019年我国固定资产投资情况

图表192019年各地区固定资产投资(不含农户)情况

图表202019年我国固定资产(不含农户)增速情况

图表212019年固定资产投资(不含农户)主要数据

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202110/245109.html>